



TLV2774IDG4

Onderdeel nommer	TLV2774IDG4	RoHs Status	
Vervaardiger / Brand	N/A	Voorraadvoorwaarde	14567 pcs stock
Produk Beskrywing	IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC	Stuur Van	Hong Kong
Inligtingsblaai	TLV277x(A).pdf	Verskeping manier	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

14567 pcs stock

Verwysingsprys (in Amerikaanse dollars)

150 pcs

\$1.82

Kry 'n kwotasie

Klik op "Kry 'n kwotasie" en vul alle vereiste velde in. Ons sal binne 24 uur per e-pos op u versoek reageer. As u probleme ondervind, los 'n boodskap of e-pos ons na info@global-ic.hk, en ons sal so gou as moontlik na u terugkeer.

KRY 'N KWOTASIE

-spesifikasies van TLV2774IDG4

Spanning - toevoerspan (min)	2.5 V	Spanning - toevoerspan (maksimum)	5.5 V
Spanning - Insetverskil	700 μ V	Verskaffer toestel pakket	14-SOIC
Slew Rate	10.5V/ μ s	reeks	-
Pakket / saak	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Pakkie	Tube
Uitgawe Tipe	Rail-to-Rail	Werkstemperatuur	-40°C ~ 125°C (TA)
Aantal kringe	4	Mounting Type	Surface Mount
Verkry bandwydte produk	5.1 MHz	Huidige - Voorsiening	1mA (x4 Channels)
Huidige - Uitsset / Kanaal	50 mA	Huidige - Input Bias	2 pA
Basisproduknommer	TLV2774	Versterker tipe	CMOS

Verwante nuus



Geborgde inhoud: die nuutste halfgeleiers

2023/09/15

Motormagnetiese detektore werk tot 38V

2023/08/23

Batteryvertoning: Bel krimp 4kw voertuig-bykomstigheid DC-DC-omskakelaar in die tweede generasie

2023/09/7

Supercapacitor -banke vir energieberging

2023/08/16

Geborgde inhoud: die toekoms van motorveiligheid deur ontwerp

2023/04/19

Rutronik en MediaTek -ondertekening bring IoT Genio -reeks na Europa en Israel

2023/07/4

Infineon probeer herwinbare PCB's vir demo- en evalborde

2023/07/28

'N Reram -vorderingsverslag

2023/04/26

Standpunt: Ultra-vroeë veldbrandopsporing met IoT-sensors met behulp van Lorawan

2023/07/14

Embedded World: Wi-Fi 6, Bluetooth en IEEE 802.15.4 LR-WPAN in een module

2023/03/16

IC sny huidige polsende om die IoT -muntsellewe te verleng

2023/07/11

TDK voeg Power Sink-opsie by tot multi-kW DC PSU's

2023/09/15